

熱処理による PCDTBT:PCBM光電変換層内の構造変化

伊東 卓哉¹,山成 敏広¹,小金澤 智之²,吉田 郵司¹ ¹先端産業プロセス・低コスト化チーム,²公益財団法人 高輝度光科学研究センター (JASRI)



- PCDTBT:PCBM混合膜ではPCBM凝集体のサイズが増大した。 一方、PCDTBT:bis-PCBM混合膜では明瞭な構造変化は観測されなか った。これは、bis-PCBMに付加した置換基の立体障害が顕著になり、 bis-PCBMの拡散・凝集が抑制されたためであると考えられる。
- ✓光電変換特性に関しては、熱処理により双方のデバイスで光電変換特 性の低下が生じた。この結果は、PCDTBT:bis-PCBM混合膜の構造と 光電変換特性の低下には相関がないことを示唆しており、特性低下に は材料の分解や反応、小角散乱では観測できない領域の構造変 化が関与していると考えられる。

謝辞

・本研究は、総合科学技術会議により制度設計された最先端研究開発支援プログラムにより、日本学 術振興会を通して助成されたものです。関係各位に感謝いたします。 ・GISAXS測定は公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI)のご支援のもと、SPring8内

[3] Craig H. Peters et al., Adv. Energy Mater. 2011, 1, 491-494

○LisACSady定は4本(M)のにないます。(課題者号:2012B1732,2012B1739)
▶L46XUで実施された。関係各位に感謝いたします。(課題者号:2012B1732,2012B1739)
•EF-TEM観察は住化分析センター(SCAS)のご支援のもと実施された。関係各位に感謝いたします。